

烧成程序表

种类	烧成种类	干燥时间 分	起始温度		真空起始温度		升温率		真空值 kPa*1	真空解除温度		停留时间		最高温度		冷却时间 分
			摄氏度	华氏度	摄氏度	华氏度	摄氏度	华氏度		摄氏度	华氏度	真空 分	大气 分	摄氏度	华氏度	
1	糊状遮色瓷 (包括NP Border)	8	500	932	500	932	60	117	96	980	1796	-	1	980	1796	0
2	粉状遮色瓷 第1次	3	650	1202	650	1202	55	99	96	950	1742	-	-	960	1760	0
3	粉状遮色瓷 第2次	5	650	1202	650	1202	55	99	96	950	1742	-	-	960	1760	0
4	肩台瓷	5	650	1202	650	1202	55	99	96	935	1715	-	-	945	1733	0
5	颈部瓷, 不透明体瓷, 体瓷, 釉质瓷, 快捷釉质瓷, 发育叶瓷, 效果瓷*3	7	600	1112	600	1112	45	81	96	920	1688	-	-	930	1706	0
6	内部染色瓷	3	650	1202	-	-	55	99	0	-	-	-	-	830	1526	0
7	透明瓷, 乳光瓷, 透明颈部瓷, 牙龈瓷*3	7	600	1112	600	1112	45	81	96	920	1688	-	-	930	1706	0
8	追加上瓷及微调整*2	7	600	1112	600	1112	45	81	96	910	1670	-	-	920	1688	0
9	自我上釉*3	5	650	1202	-	-	50	90	0	-	-	-	-	930	1706	0
10	外部染色瓷 / 上釉瓷上釉	5	650	1202	-	-	50	90	0	-	-	-	-	910	1670	0
11	修饰粉 MRP	5	650	1202	-	-	55	99	0	-	-	-	-	850	1562	0
12	增补瓷	5	650	1202	-	-	55	99	0	-	-	-	-	880	1616	0
13	修补瓷 (清洗涂敷烧成)	5	450	842	450	842	45	81	96	700	1292	1	-	700	1296	0
14	修补瓷 (后焊接后的修补)	5	450	842	450	842	40	72	96	660	1220	1-2	-	660	1220	0
15	修补瓷 (肩台瓷的修补)	5	450	842	450	842	45	81	96	670	1238	-	-	680	1256	0
16	修补瓷 (修补烧成光泽)	5	450	842	450	842	45	81	96	690	1274	-	-	700	1292	0

注意

以上烧成程序仅为指导, 实际烧成温度应根据所使用烤瓷炉的不同而做相应调整。

*1 96kPa=72cmHg(29 inchesHg)

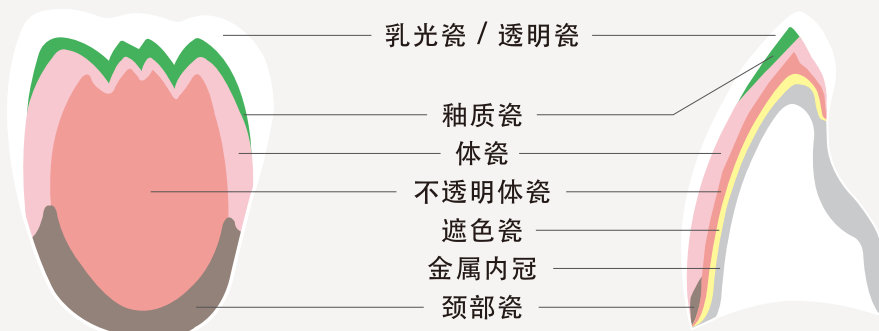
*2 这个烧成温度是对于不透明体瓷, 颈部瓷, 体瓷, 釉质瓷, 透明瓷, 乳光瓷, 透明颈部瓷, 发育叶瓷, 效果瓷以及牙龈瓷的追加上瓷。

*3 此烧成条件是针对 1-3 颗的病例。

对于 4-6 颗的病例, 干燥时间应为 10 分, 解除真空温度为 925℃(1696°F), 最高温度为 935℃(1715°F)。

对于 7 颗以上的病例, 干燥时间为 15 分, 解除真空温度为 930℃(1706°F), 最高温度为 940℃(1724°F)。

EX-3

使用前请阅读产品随附的使用说明书。
产品的参数及外观会没有通知而变更。

Kuraray Noritake Dental Inc.

300 Higashiyama, Miyoshi-cho, Miyoshi, Aichi 470-0293, Japan

Website www.kuraraynoritake.com

可乐丽武齿科株式会社

日本爱知县三好市三好町东山 300

LW37-01 06/2022